



コンピューティング ノードの仕様

この章は次のトピックで構成されています。

- [物理仕様 \(1 ページ\)](#)
- [環境仕様 \(1 ページ\)](#)
- [電力仕様 \(2 ページ\)](#)

物理仕様

.

環境仕様

仕様	値
温度（動作時）	サポートされる動作温度は、コンピューティング ノードの構成によって異なります。 • 256 GB DDR5 DIMM の場合：高度 0 ～ 10,000 フィートで 10° ～ 32° C（50° ～ 89.6° F） • その他すべてのメモリ構成：高度 0 ～ 10,000 フィートで 10° ～ 35° C（50° ～ 95° F）
非動作時温度	-40 ～ 65 °C（-40 ～ 149 °F）
動作時湿度	5 ～ 93 %（結露しないこと）
非動作時湿度	5 ～ 93 %（結露しないこと）
動作時高度	0 ～ 10,000 フィート（0 ～ 3,000 m）（最高周囲温度は 300 m ごとに 1 °C 低下）
非動作時高度	12,000 m（40,000 フィート）

電力仕様

仕様	値
入力電圧	28.5 Amp で 54VDC
電源エンベロープ	3ms で最大 2368W 。 1540 W TDC

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。